## 集成光电子学概论——第一次作业

廖汶锋

电子工程系

2023.10.26

问题 1. 780 nm 的 LD 有源层是什么组分,折射率是多少? 解答 1.

有源层的带隙  $E_g$ :

$$E_g = \frac{1.24(eV \cdot \mu m)}{\lambda_c} = \frac{1.24}{0.78}eV = 1.593eV \tag{1.1}$$

利用部分 III-V 族化合物的晶格常数和带隙能量关系图(图 1):

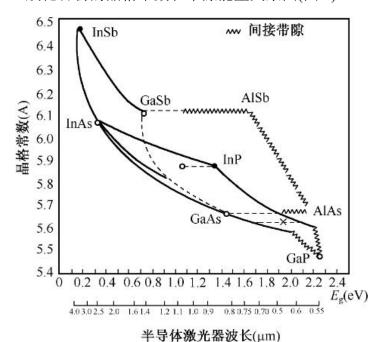


图 1: 一些主要 III-V 族化合物的晶格常数和带隙能量随它们的成分的变化

结合直接带隙的条件,可以得出其有源区可以采用 Gal-xAl<sub>x</sub>As 材料。

参考  $Ga_{1-x}Al_xAs$  带隙  $E_g$  与组分 x 的关系式,可以算出

$$E_g(eV) = 1.424 + 1.247x$$
  
 $x = (1.593 - 1.424)/1.247 = 0.135$  (1.2)

最后,结合  $Ga_{1-x}Al_xAs$  折射率与组分x 的关系式,可以算出

$$\overline{n} = 3.590 - 0.710 \times 0.135 + 0.091 \times 0.135^2 = 3.496$$
 (1.3)

问题 2. 设计发光波长为 1.31  $\mu$ m 和 1.55  $\mu$ m 的 LED,其有源层是什么材料?解答 2.

参考图 1, 可以得出这种 LED 的有源层材料为 In<sub>1-x</sub>Ga<sub>x</sub>As<sub>v</sub>P<sub>1-v</sub>。

问题 3. 为什么 1.31  $\mu$ m 和 1.55  $\mu$ m 的 LD 可用 InP 作限制层? 解答 3.

因为常温下,InP 的禁带宽度是  $E_{g(InP)} = 1.35$  eV,而题目所述的 LD 有源层禁带宽度不超过

$$E_{g(active)} \le \frac{1.24(eV \cdot \mu m)}{1.31\mu m} = 0.947 \ eV < E_{g(lnP)}$$
 (3.1)

所以 InP 可以作为这种 LD 的限制层。

问题 4. InGaAsP/InP 中,InP 可做光限制,也可作电限制,也是衬底,那么 InP 能否做 780nm LD 的衬底层?

解答 4.

InP 不能做 780 nm LD 的衬底层。因为衬底层带隙一定需要比有源层宽,但是结合 (1.1) 式可知

$$E_{g(780nm)} = 1.593 eV > 1.35 eV = E_{g(InP)}$$
 (4.1)

因此, 780 nm LD 的衬底层不能采用 InP 材料。